Family list
1 family member for:
JP11109388
Derived from 1 application.

1 PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE Publication info: JP11109388 A - 1999-04-23

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-109388

(43) Date of publication of application: 23.04.1999

(51)Int.CI.

G02F 1/1341 G02F 1/13

(21)Application number: 09-270964

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

03.10.1997

(72)Inventor: TANIGUCHI YUZO

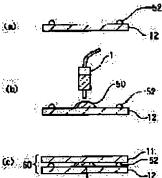
ISHIKAWA MITSUSHIGE TANAKA TSUTOMU **ARAI YOSHIHIRO** HIROSE HIDEYUKI HIJIKATA HIROTSUGU KOIZUMI KIYOHIDE **OGAWA YOSHIE NAKAZAWA MITSURU**

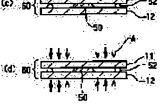
CHINO TAKAYUKI

(54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To embody a dispenser method, to shorten a liquid crystal filling time and to improve production efficiency by avoiding the contact of liquid crystals with uncured sealants, thereby preventing the contamination of the liquid crystals and improving the yield in a liquid crystal filling and assembling method by the dispenser method.

SOLUTION: A prescribed amt. of the liquid crystals 50 are dropped from a liquid crystal dropping dispenser 1 to the inner side of the UV or visible light curing type sealants 52 formed to a frame shape on one substrate 12 under a reduced pressure and another substrate 11 is aligned thereto. Further, the pressure is reduced to superpose both substrates 11, 12 by bringing the sealants 52 into contact therewith. The pressure is boosted to obtain the gap between both substrates 11 and 12. The sealants 52 are cured before the liquid crystals 50 diffused toward the sealants 52 come into contact with the sealants 52.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-109388

(43)公開日 平成11年(1999)4月23日

(51) lnt. Cl. 6

識別記号

FΙ

G02F 1/1341

1/1341

101

G02F 1/1341

1/13

101

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全9頁)

(21)出願番号	特願平9-270964	(71)出願人 000005108
		株式会社日立製作所
(22)出顧日	平成9年(1997)10月3日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
		(72)発明者 谷口 雄三
		東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 株
		式会社日立製作所内
		(72)発明者 石川 光重
	•	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株
		式会社日立製作所生産技術研究所内
		(72)発明者 田中 勉
		神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株
		式会社日立製作所生産技術研究所内
		(74)代理人 弁理士 中村 純之助
		最終頁に続く

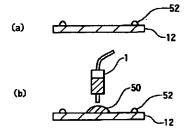
(54) 【発明の名称】液晶表示装置の製造方法

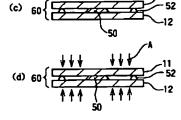
(57)【要約】

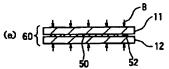
【課題】現在提案されている滴下法を改善し、シール剤 による液晶の汚染劣化を防止する。

【解決手段】減圧下で、一方の基板12上に枠状に設けた紫外線または可視光硬化型シール剤52の内側に、液晶滴下ディスペンサ1から所要量の液晶50を滴下し、他方の基板11を位置合わせし、さらに減圧し、両基板11、12にシール剤52を接触させて重ね合わせ、増圧して両基板11、12のギャップ出しを行い、シール剤52に向かって拡散する液晶50がシール剤52に接触する前に、該シール剤52を硬化させる。

3 1







【特許請求の範囲】

【請求項1】減圧下で、第1の基板上に枠状に設けたシール剤の内側に所定量の液晶を載せる第1の工程と、前記第1の基板と第2の基板とを位置合わせし、該第2の基板を前記シール剤に接触させて重ね合わせる第2の工程と、

増圧し、拡散する前記液晶が前記シール剤に接触する前に、該シール剤を硬化させる第3の工程とを有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項2】前記第2の工程の前記位置合わせ後に、さ 10 らに減圧することを特徴とする請求項1記載の液晶表示 装置の製造方法。

【請求項3】前記第1の工程において、第1の基板上に前記液晶を多数点に滴下することを特徴とする請求項1 記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項4】前記シール剤として、紫外線または可視光硬化型樹脂接着剤を用い、前記第3の工程において、該シール剤を紫外線または可視光で硬化させることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、2枚の基板を所定の間隔を隔てて重ね合わせ、その間隙に液晶を封入する構造の液晶表示素子を有する液晶表示装置の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置(すなわち、液晶表示モジ ュール) は、例えば、透明画素電極や配向膜等の各種層 を積層した面がそれぞれ対向するように所定の間隔を隔 てて2枚の透明ガラス等からなる絶縁基板を重ね合わ せ、該両基板間の縁周囲に枠状(ほぼ「ロ」の字状)に設 けたシール剤により、両基板を貼り合わせるとともにシ ール剤の内側の両基板間に液晶を封止し、さらに両基板 の外側にそれぞれ偏光板を設けてなる液晶表示素子(す なわち、液晶表示部、液晶表示パネル、LCD(リキッ ド クリスタル ディスプレイ)) と、この液晶表示素子 の下に配置され、液晶表示素子に光を供給するバックラ イトと、液晶表示素子の外周部の外側に配置した液晶表 示素子駆動用回路基板と、これらの各部材を保持するプ ラスチックモールド成型品からなる枠状体と、これらの 40 各部材を収納し、液晶表示素子の周囲を覆い、その表示 領域を露出させる開口部を有する金属製シールドケース (メタルフレーム) 等から構成されている。

【0003】図10(a)~(e)は、従来の第1の液晶封入組立法(注入法)を示す概略工程断面図である。 【0004】まず、(a)に示すように、配向膜(ここでは図示省略。図5、6の符号21、22参照)を形成した2枚の基板のうちの一方の基板12の配向膜上に、液晶注入口の部分を除いて、基板の縁周囲に枠状に熱硬化型シール剤(接着剤)52を塗布して形成する。 【0005】次に、基板12の配向膜上に、多数の球状のピーズ等からなる2枚の基板間のギャップ(間隔)を確保するスペーサ(図示省略)を分散させた後、基板12に対して基板11を位置合わせし、(b)に示すように、基板11を硬化前のシール剤52に接触させ、該シール剤52を介して他方の基板11を重ね合わせ、貼り合わせる。

【0006】次に、(c)に示すように、2枚の圧着板13、14を介して基板12と11に圧力をかけ、硬化前のシール剤52により接着して空のセル60を作製する。

【0007】次に、減圧下で、(d)に示すように、液晶注入口51を、液晶皿17に入れた液晶50中に浸渍した後、増圧し(大気圧下に戻し)、圧力差により液晶50を空のセル60内部に注入する。

【0008】最後に、(e)に示すように、液晶注入口51を封止樹脂(接着剤)18で封止する。このような液晶封入方法は、注入法と称される。

【0009】図11(a)は、従来の第2の液晶封入組 20 立法(滴下法)を示す概略断面図、(b)は(a)の要 部拡大図である。

【0010】まず、(a)に示すように、配向膜(図示省略)を形成した基板12の配向膜上に、液晶注入口を設けないで、枠状にシール剤52を形成する。次いで、基板12の配向膜上にスペーサ(図示省略)を分散させる。次に、該基板12の中央部に必要量の液晶50を滴下する。次に、基板12と基板11とを位置合わせし、硬化前のシール剤52を介して他方の基板11を重ね合わせ、圧着板13、14を介して基板12と基板11に圧力をかけ、液晶50を間隙全体に拡散させ、硬化前のシール剤52により基板12と基板11とを接着させ、液晶が封止された液晶セル60を作製する。このような液晶が封止された液晶セル60を作製する。この滴下法に関しては、例えば、特開昭63-179323号公報に記載されている。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】前記注入法では、両基板11、12間の間隔は数μmと非常に狭いので、この狭い間隔に液晶を注入するのに3~10時間と長時間を要し、生産効率が低く、液晶表示素子の大型化、高精細化の妨げとなっている。また、注入法では、浸渍による液晶の汚染、浸渍による高価な液晶の浪費、注入作業中の液晶への気泡の混入、真空泡の発生、注入後の封止時の気泡混入が発生しやすい。さらに、注入口封止部の接着力確保のための浸渍後の注入口部の液晶の拭き取り除去、注入口部近傍の両基板の間隙部に付着した液晶の洗浄が必要となり、製造工程数が増加する。

【0012】これらの問題を解決する方法として、前記 滴下法が提案されているが、従来の滴下法では、液晶が 50 シール剤に接触する前にシール剤を硬化させる方法は取

2

られておらず、シール剤成分が液晶内に溶出して液晶を 劣化させ、表示品質を低下させたり、シール剤から液晶 がはみ出したりする問題がある(図11(b)参照)。 例えば、前記特開昭63-179323号公報において は、液晶を載せた後、この液晶が拡散して周辺のシール 剤端面に到達するまでに、他方の基板を重ね合わせ、減 圧、圧着した後、シール剤を固化することが記載されて いる。

【0013】なお、滴下法において、一方の基板に他方 の基板をシール剤を介して重ね合わせる前に、シール剤 10 を硬化させると、両基板間のギャップ出しが不可能とな る。

【0014】本発明の目的は、現在提案されている滴下 法を改善し、シール剤による液晶の汚染を防止できる液 晶表示装置の製造方法を提供することにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため に、本発明の液晶表示装置の製造方法では、減圧下で、 一方の基板上に枠状に設けたシール剤の内側に所要量の 液晶を載せ、他方の基板を位置合わせし、他方の基板を 20 前記シール剤に接触させて両基板を重ね合わせ、増圧 し、前記液晶が拡散し、前記シール剤に接触する前に、 該シール剤を硬化させることを特徴とする。このよう に、周縁部のシール剤に向かって拡散する液晶がシール 剤に接触する前にシール剤を硬化させることにより、シ ール剤成分が液晶内に溶出して液晶を劣化させるのを防 止できる。

【0016】なお、液晶の滴下を、減圧下で行うことに より、液晶にガスが巻き込まれるのを防止する。

【0017】また、第2の工程の両基板位置合わせ後 に、さらに減圧することにより、セル内に気泡が残存す るのを防止する。

【0018】また、減圧下の液晶滴下と両基板の重ね合 わせを行った後、増圧することにより、セル内外の圧力 差により、両基板間に間隙が形成される。その後、シー ル剤の硬化を完了させる。その後、液晶が徐々に拡が り、シール剤に接触することになる。これにより、液晶 が未硬化のシール剤に接触することが防止できる。

【0019】また、前記第1の工程において、第1の基 板上に前記液晶を多数点に滴下することにより、セル内 40 に気泡が残存するのを防止する。

【0020】また、前記シール剤として、紫外線または 可視光硬化型樹脂接着剤を用い、前記第3の工程におい て、該シール剤を紫外線または可視光で硬化させる。こ れにより、液晶がシール剤に接触する前にシール剤を容 易に硬化できる。

[0021]

【発明の実施の形態】以下、図面を用いて本発明の実施 の形態について詳細に説明する。なお、以下で説明する 図面で、同一機能を有するものは同一符号を付け、その 50 入組立法に使用する液晶封入組立装配の概略全体断面図

繰り返しの説明は省略する。

(3)

30

【0022】図1 (a)~(e)は、本発明の一実施の 形態の液晶封入組立法(滴下法)を示す概略工程断面図 である。図2 (a) は、図1 (d) と同様の図、(b) は(a)の要部拡大図である。

【0023】まず、(a)に示すように、配向膜(ここ では図示省略。図5、6の符号21、22参照)を形成 した一方の基板12の緑周囲に、紫外線または可視光硬 化型樹脂接着剤からなるシール剤52を枠状に塗布す る。次に、シール剤52の内側の基板12上に、例えば 直径 6. 5 μ m の 多数 個の ビーズ を 混入 させた 溶媒 を 塗 布する。

【0024】次に、減圧下(例えば10Torr程度) において、(b)に示すように、液晶滴下ディスペンサ 1 (図4参照)を用いて液晶50を多数点に滴下する (図では、簡略化のため、多数点滴下を図示省略)。 な お、減圧下で液晶50を滴下するのは、液晶50にガス が巻き込まれるのを防止するためである。

【0025】次に、(c)に示すように、基板12に対 して他方の基板11を位置合わせし、さらに減圧して (例えば0.1Torr程度)、硬化前のシール剤52 に基板11を接触させて重ね合わせる。なお、基板1 1、12の位置合わせ後に、さらに減圧するのは、液晶 セル60内の気泡の残留を防止するためである。

【0026】次に、(d)、図2(a)、(b)に示す ように、増圧し(例えば数百Torr程度)、液晶セル 60内外の圧力差により、両基板11、12間に間隙を 形成し、静圧でシール52部のギャップ出しを行う。な お、(d)の複数の矢印Aは、静圧を示す。

【0027】最後に、(e)に示すように、周縁部のシ ール剤52に向かって拡散する液晶50がシール剤52 に接触する前に、図2の紫外線または可視光照射ランプ 7により、シール剤52に紫外線または可視光を照射し て硬化させる。このように、拡散する液晶50がシール 剤52に接触する前にシール剤52を硬化させることに より、シール剤の成分が液晶内に溶出して液晶を劣化さ せるのを防止でき、また、液晶50がシール剤52から はみ出すのを防止できる。

【0028】図3は、図1、2に示した本発明の一実施 の形態の液晶封入組立法のフローチャートである。

【0029】すなわち、①基板12の製造、②配向膜印 刷後、ラピング、③基板12上にシール剤52形成、④ 基板12上のシール剤52内側に液晶50滴下(減圧 下)、6基板12と基板11との位置合わせ、60さらに 減圧、⑦基板11をシール剤52に接触させて基板12 へ重ね合わせ、80増圧し、基板11と基板12間のギャ ップ出し、り液晶50のシール剤52への接触前の、シ ール剤52硬化である。

【0030】図4は、図1~3に示した本発明の液晶封

である。

【0031】 2は真空チャンパ、3は基板出し入れスライダ、4は基板出し入れ口、5は $XYZ\theta$ テーブル、1は液晶滴下ディスペンサ、6は基板位置合わせ光学系、7は紫外線または可視光照射ランプ、11、12は基板、60は基板 11、12を重ね合せてなる液晶セルである。

【0032】すなわち、基板11と12は、基板出し入 れ口4を開閉させ、矢印C方向にスライドする基板出し 入れスライダ3により真空チャンパ2内に出し入れす る。基板 11 が載置された $XYZ\theta$ テーブル 5 を、液晶 滴下ディスペンサ1の真下に移動し、液晶滴下ディスペ ンサ1からシール剤の内側の基板12上に液晶を滴下す る。次に、基板12の載った $XYZ\theta$ テーブル5を、X方向、Y方向に移動させ、かつθ方向に回転させ、基板 11、12の両方にそれぞれ2箇所以上設けられた位置 合わせマーク(図示省略)がちょうど重なるように基板 位置合わせ光学系6により検出し、位置合わせを行う。 その後、増圧し、XYZ 0テーブル5を矢印2方向に移 動させることにより、基板11と12とをシール剤を介 20 して重ね合わせ、貼り合わせる。次に、両基板11、1 2を組み合わせた液晶セル60の載った $XYZ\theta$ テープ ル5を矢印D方向に移動させ、紫外線または可視光照射 ランプ7により、シール剤を硬化させる。

【0033】以上説明したように、本実施の形態では、 滴下法による液晶封入組立方法において、液晶が未硬化 のシール剤と接触しないため、液晶の汚染やシール剤か らのはみ出しを防止することができ、高歩留りで製造す ることが可能である。この結果、滴下法を実用化するこ とができ、従来、一般に用いられている注入法に比較し て次の効果がある。すなわち、液晶封入時間を注入法の 3~10時間から10分程度に短縮でき、生産効率を向 上できる。したがって、液晶表示素子の大型化、高精細 化を実現することができる。また、注入法における浸漬 による液晶の汚染、高価な液晶の浪費、注入作業中の液 晶への気泡の混入、真空泡の発生、注入後の封止時の気 泡混入の発生を防止できる。さらに、注入口が不要なの で、注入口部の液晶の拭き取り除去、注入口部近傍の両 基板の間隙部に付着した液晶の洗浄が不要となり、製造 工程数が低減し、生産の合理化、製造時間の短縮が可能 40

【0034】《単純マトリクス方式液晶表示装置》図5は、本発明が適用可能な単純マトリクス方式液晶表示装置の液晶表示素子62の要部斜視図である。

【0035】図5において、液晶層50を挟持する2枚の上、下電極基板11、12間で液晶分子がねじれたらせん状構造をなすように配向させるには、例えばガラスからなる透明な上、下電極基板11、12上の、液晶に接する、例えばポリイミドからなる有機高分子樹脂からなる配向膜21、22の表面を、例えば布などで一方向50

にこする方法、いわゆるラピング法が採られている。こ のときのこする方向、すなわちラビング方向、上電極基 板11においてはラピング方向66、下電極基板12に おいてはラビング方向67が液晶分子の配列方向とな る。このようにして配向処理された2枚の上、下電極基 板11、12をそれぞれのラピング方向66、67が互 いにほぼ180度から360度で交叉するように間隙 d ,をもたせて対向させ、2枚の電極基板11、12を、 枠状のシール剤52により接着し、その間隙に正の誘電 10 異方性をもち、旋光性物質を所定量添加されたネマチッ ク液晶を図1~3に示した方法を用いて封入すると、液 晶分子はその電極基板間で図中のねじれ角 θ のらせん状 構造の分子配列をする。なお、31、32はそれぞれ例 えば酸化インジウム (IT〇:インジウム チン オキサ イド(Indium Tin Oxide)) 等からなる透明な上、下電極 である。このようにして構成された液晶セル60の上電 極基板11の上側に複屈折効果をもたらす部材(以下複 屈折部材と称す)40が配設されており、さらに、この 部材40および液晶セル60を挟んで上、下偏光板1 5、16が設けられる。

6

【0036】液晶50における液晶分子のねじれ角 θ は 180度から360度の範囲の値を採り得るが、好ましくは200度から300度であるが、透過率-印加電圧カーブのしきい値近傍の点灯状態が光を散乱する配向となる現象を避け、優れた時分割特性を維持するという実用的な観点からすれば、230度から270度の範囲がより好ましい。この条件は基本的には電圧に対する液晶分子の応答をより敏感にし、優れた時分割特性を実現するように作用する。また優れた表示品質を得るためには液晶層50の屈折率異方性 Δ n, とその厚さ d, の積 Δ n, ・d, は好ましくは 0.5μ mから 1.0μ m、より好ましくは 0.6μ mから 0.9μ mの範囲に設定することが 望ましい。

【0037】複屈折部材40は液晶セル60を透過する光の偏光状態を変調するように作用し、液晶セル60単体では着色した表示しかできなかったものを白黒の表示に変換するものである。このためには複屈折部材40の屈折率異方性 Δ n,とその厚さd,の積 Δ n,・d,が極めて重要で、好ましくは 0.4μ mから 0.8μ m、より好ましくは 0.5μ mから 0.7μ mの範囲に設定する。

【0038】さらに、この液晶表示素子62は複屈折による楕円偏光を利用しているので偏光板15、16の軸と、複屈折部材40として一軸性の透明複屈折板を用いる場合はその光学軸と、液晶セル60の電極基板11、12の液晶配列方向66、67との関係が極めて重要である。

【0039】ただし、図6に示す如く、上電極基板11上に赤、緑、骨のカラーフィルタ33R、33G、33B、各フィルター同志の間に光遮光膜33Dを設けることにより、多色表示が可能になる。

【0040】なお、図6においては、各フィルタ33 R、33G、33B、光遮光膜33Dの上に、これらの 凹凸の影響を軽減するため絶縁物からなる平滑層23が 形成された上に上電極31、配向膜21が形成されてい る。

【0041】図7は、液晶表示素子62と、この液晶表 示素子62を駆動するための駆動回路と、光源をコンパ クトに一体にまとめた液晶表示モジュール63を示す分 解斜視図である。

4は、中央に液晶表示素子62を嵌め込むための窓部を 備え、液晶駆動用の回路が形成された枠状体のプリント 基板35に搭載される。液晶表示素子62を嵌め込んだ プリント基板35はプラスチックモールドで形成された 枠状体42の窓部に嵌め込まれ、これに金属製フレーム 41を重ね、その爪43を枠状体42に形成されている 切込み44内に折り曲げることによりフレーム41を枠 状体42に固定する。

【0043】液晶表示素子62の上下端に配置される冷 陰極蛍光管36、この冷陰極蛍光管36からの光を液晶 20 表示セル60に均一に照射させるためのアクリル板から なる導光体37、金属板に白色塗料を塗布して形成され た反射板38、導光体37からの光を拡散する乳白色の 拡散板39が図7の順序で、枠状体42の裏側からその 窓部に嵌め込まれる。冷陰極蛍光管36を点灯するため のインバータ電源回路(図示せず)は枠状体42の右側 裏部に設けられた凹部(図示せず。反射板38の凹所4 5に対向する位置にある。) に収納される。拡散板3 9、導光体37、冷陰極蛍光管36および反射板38 は、反射板38に設けられている舌片46を枠状体42 に設けられている小口47内に折り曲げることにより固 定される。

【0044】図8、9は、図7に示した液晶表示モジュ ール63をラップトップパソコンの表示部に使用したも のである。

【0045】図8にそのプロックダイアグラムを、図9 にラップトップパソコン64に実装した図を示す。マイ クロプロセッサ49で計算した結果を、コントロール用 LSI48を介して駆動用半導体IC34で液晶表示モ ジュール63を駆動するものである。

【0046】以上本発明を実施の形態に基づいて具体的 に説明したが、本発明は前記実施の形態に限定されるも のではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変 更可能であることは勿論である。例えば、本発明は、単 純マトリクス方式の液晶表示装置にも、縦電界方式や横 電界方式のアクティブマトリクス方式の液晶表示装置に も、あるいはCOG(チップオンガラス)方式の液晶表

示装置にも適用可能なことは言うまでもない。

[0047]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 滴下法による液晶封入組立方法において、液晶が未硬化 のシール剤と接触しないため、液晶の汚染を防止するこ とができ、歩留りを向上できる。この結果、滴下法を実 用化することができ、液晶注入時間を大幅に短縮でき、 生産効率を向上できる。また、注入口が不要なので、注 入法における注入口部の液晶の拭き取り除去、注入口部 【0042】液晶表示素子62を駆動する半導体IC3 10 近傍の両基板の間隙部に付着した液晶の洗浄が不要とな り、製造工程数が低減し、生産の合理化、製造時間(リ ードタイム)の短縮が可能となる。なお、本発明は、今 後、液晶ディスプレイの大型化、髙精細化の流れの中 で、従来一般に行われている注入法が抱える液晶注入工 程の長時間化の問題を解決できるため、本発明の効果は 顕著であり、その価値は益々増大する。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)~(e)は、本発明の一実施の形態の液 晶封入組立法(滴下法)を示す概略工程断面図である。 【図2】 (a) は、図1 (d) と同様の図、(b) は (a) の要部拡大図である。

【図3】本発明の一実施の形態の液晶封入組立法のフロ ーチャートである。

【図4】本発明の液晶封入組立法に使用する液晶封入組 立装置の概略全体断面図である。

【図5】本発明が適用可能な単純マトリクス方式液晶表 示装置の液晶表示素子の全体概略分解斜視図である。

【図6】単純マトリクス方式の別のカラー液晶表示素子 の上電極基板部の一部切欠斜視図である。

【図7】単純マトリクス方式の液晶表示モジュールの一 例の分解斜視図である。

【図8】図7の液晶表示モジュールを組み込んだラップ トップパソコンの一例のブロックダイアグラムである。

【図9】図7の液晶表示モジュールを組み込んだラップ トップパソコンの一例の外観斜視図である。

【図10】(a)~(e)は従来の第1の液晶封入組立 法(注入法)を示す概略工程断面図である。

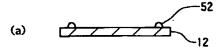
【図11】 (a) は従来の第2の液晶封入組立法(滴下 法)を示す概略断面図、(b)は(a)の要部拡大図で 40 ある。

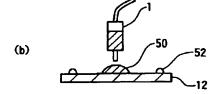
【符号の説明】

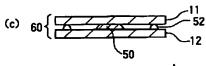
1…液晶滴下ディスペンサ、11、12…基板、50… 液晶、52…シール剤、60…液晶セル、2…真空チャ ンパ、3…基板出し入れスライダ、4…基板出し入れ ロ、 $5 \cdots X Y Z \theta$ テープル、 $6 \cdots$ 基板位置合わせ光学 系、7…紫外線または可視光照射ランプ。

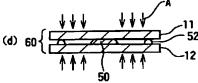
【図1】

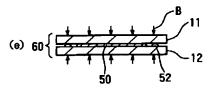
図 1











【図3】

図 3

①基板12の製造

1

②配向膜印刷後、ラピング

.

③基板12上にシール削52形成

•

④基板12上のシール剤52内側に液晶50滴下(減圧下)

1

⑤基板12と基板11との位置合わせ

1

®さらに滅圧

1

⑦基板11をシール削52に接触させて基板12へ重ね合わせ

.

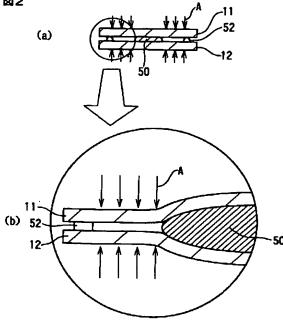
⑧増圧し、基板11と基板12間のギャップ出し

1

⑨液晶50のシール剤52への接触前の、シール剤52硬化

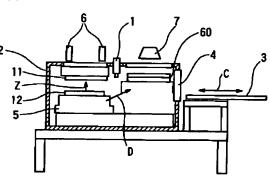
【図2】

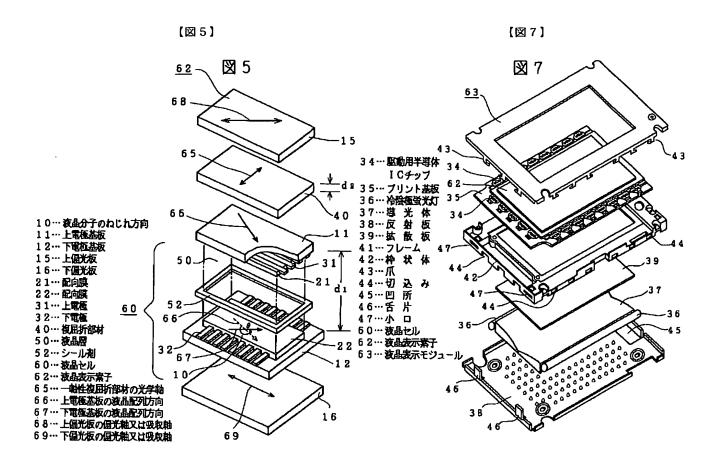
図2

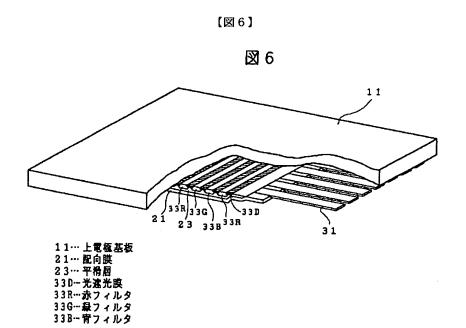


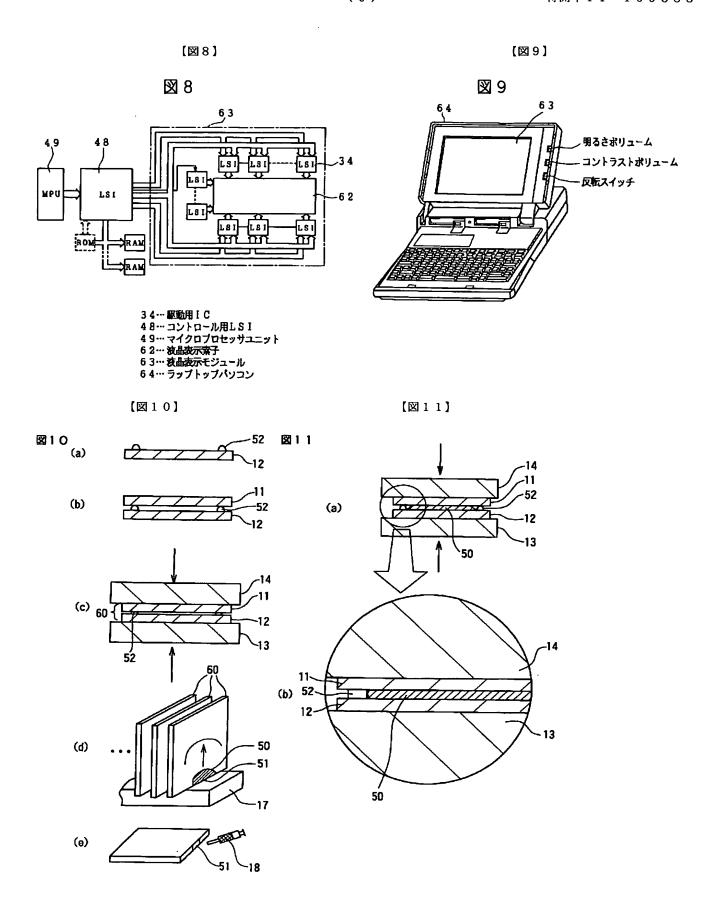
【図4】

₩4









フロントページの続き

(72)発明者 新井 好宏

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 廣瀬 秀幸

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 土方 洋次

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 小泉 清秀

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 株 式会社日立製作所内

(72)発明者 小川 義衛

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 中沢 満

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 千野 貴之

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 株

式会社日立製作所内